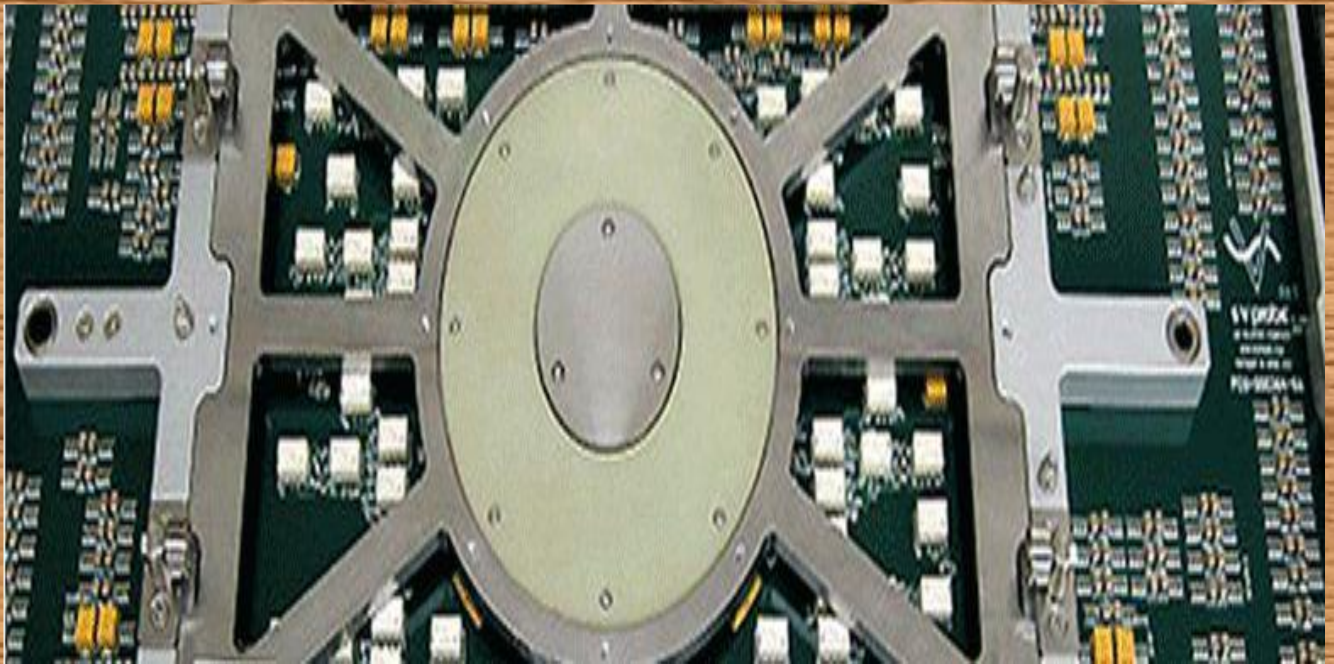
SV TCL & ASSOCIATES PROBE COMPANY CHINA JAPAN EUROPE



DIREKT DOCK SONDEN KORT

Direkt dock stil wafer sondera möjliggör en högre bandbredd, ökade pin densitet och testa fler enheter samtidigt. Direkt dock sonden kort stöder också den växande rörligheten för traditionella sista testet till wafer sond som tillåter för kända bra dö (KGD) och minskad ägandekostnad.

SV TCL erbjuder många sondering lösningar med detta nya tester paradigm TrioTM traditionella vertikala LogicTouchTM MEMS vertikala och SpringTouchTM

våren-pin teknik. Våra nyckelfärdiga tjänster är idealiska för direkt dock, vi kan sköta hela projektet från PCB design till sonden kortet montering och allt däremellan.

• Nyckelfärdiga tjänster tillgängliga

-PCB/MLO Design & Fab

-Komponent montering

-Probe kort församling

-PCA

• Program som stöds

-Digital

-SOC

-RF

Kontakta din **SV TCL** representant så kan vi hjälpa dig att hitta rätt direkt Dock produkt för din vertikal provning behöver.